# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Напівпровідникові діоди

Качур Артем

23 квітня 2021 р.

## Зміст

1	Реферат	3
2	Вступ	4
3	Дослідження напівпровідникових діодів    3.1 Теоретична частина	
4	Висновок	16

### 1 Реферат

Звіт про виконання лабораторної роботи: 17 с., 4 ч., 15 рис.

Об'єкт дослідження – процеси проходження струму напівпровідникові діоди.

Мета роботи: навчитися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідити властивості p-n-переходів напівпровідникових діодів різних типів.

Методи дослідження:

- 1. одержання зображення BAX діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі характериографа;
- 2. побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму І, що відповідають певним значенням та полярності напруги U, і подання результатів вимірів у вигляді графіка.

#### 2 Вступ

Ця лабораторна робота присвячена вивченню властивостей напівпровідникових діодів — найпростіших нелінійних елементів електронних схем та вимірюванню їх вольтамперних характеристик.

Напівпровідниковий діод (англ. semiconductordiode) – це напівпровідниковий прилад з одним p-n-переходом і двома виводами.

р-n-перехід (англ. p-n junction) — перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n—типу, а інша — провідність p—типу.

Вольт-амперна характеристика (ВАХ) діода (англ. current-voltage characteristic) — це залежність сили струму І д через p-n-перехід діода від величини і полярності прикладеної до діода напруги U д

!!!!!!Характериограф – електронно-променевий прилад, на екрані якого можна спостерігати графіки функцій будь-яких фізичних величин, що можуть бути перетворені у пропорційні їм напруги, наприклад, графіки залежності сили струму І д від напруги U д .

#### 3 Дослідження напівпровідникових діодів

#### 3.1 Теоретична частина

Процеси, які відбуваються в області p-n-переходу, є досить складними, проте основні його властивості можна зрозуміти, розглянувши наступну спрощену модель.

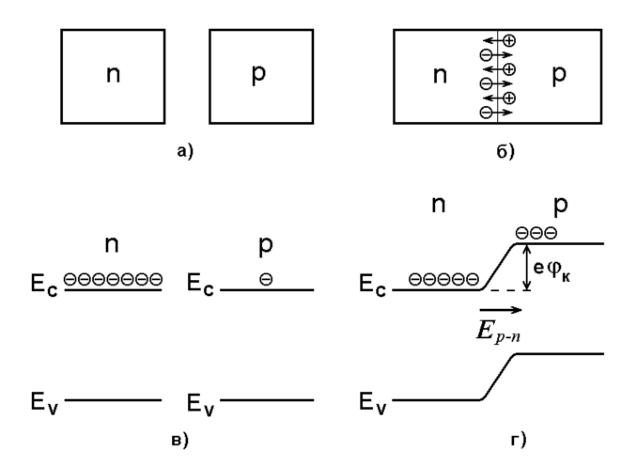


Рис. 1. Утворення контактної різниці потенціалів  $\varphi_k$  на межі поділу напівпровідників n- і p-типу (в області p-n-переходу): а) і в) — напівпровідники n- і p-типу до утворення контакту між ними та відповідні енергетичні діаграми для електронів; б) і г) утворення контакту між напівпровідниками n- і p-типу та відповідна енергетична діаграма для електронів

озглянемо роботу р-п-переходу, утвореного на межі поділу двох середовищ, які являють собою один і той же напівпровідник, в одну з частин якого введені донорні домішки і яка відповідно має провідність n—типу (тобто перше середовище — це матеріал n-типу), а в іншу введені акцепторні домішки і яка має провідність p-типу (друге середовище — матеріал p—типу). Концентрація вільних електронів в матеріалі n-типу набагато більша, ніж концентрація вільних дірок. Тому електрони в матеріалі n-типу називають основними носіями заряду, а дірки — неосновними носіями заряду. В матеріалі p-типу — навпаки: дірки є основними носіями заряду, а електрони — неосновними. Якщо матеріал n—типу привести в контакт з матеріалом p-типу, то почнеться процес дифузії електронів з матеріалу n-типу (де їх концентрація велика) в матеріалу p-типу (де їх концентрація мала). Аналогічно, дірки будуть дифундувати з матеріалу p-типу (де їх концентрація велика) в матеріал n—типу (де їх концентрація мала). Зрозуміло, що при двох вищезгаданих процесах матеріал n—типу буде

втрачати негативний заряд і набувати позитивного заряду, а матеріал p—типу, навпаки, буде втрачати позитивний заряд і набувати негативного заряду. В результаті в області контакту буде виникати електричне поле, яке буде протидіяти подальшому переходу електронів в p—область та дірок в n—область, і між матеріалом p—типу виникатиме різниця потенціалів. Ця різниця потенціалів називається контактною різницею потенціалів  $\varphi_k$ , а вищезгадане електричне поле — полем p—n-переходу  $E_{p-n}$ . На Рис. 1 утворення контактної різниці потенціалів ілюструється енергетичною діаграмою для електронів.

Розглянемо поведінку носіїв заряду після виникнення контактної різниці потенціалів в області р—п-переходу. Для того щоб основні носії заряду (наприклад, електрони з n—області) могли пройти через область контакту, вони повинні подолати потенціальний поріг, зумовлений цією контактною різницею потенціалів. Зрозуміло, що зробити це буде тим важче, чим більшою буде висота порогу. В той же час, неосновні носії (наприклад, дірки з р-області), які опиняються поблизу р—п-переходу, "звалюються" з потенціального порогу в область з іншим типом провідності незалежно від висоти цього порогу! Таким чином, струм, зумовлений переходом через р—п-перехід неосновних носіїв (так званий струм неосновних носіїв  $I_0$ ), не залежить від висоти потенціального порогу.

Процес зростання висоти порогу під час дифузії носіїв через p—n-перехід припиниться, коли буде досягнута динамічна рівновага між кількістю переходів через p—n-перехід основних і неосновних носіїв заряду одного й того ж самого знаку (наприклад, електронів), тобто коли струм основних носіїв заряду I осн через p—n-перехід зрівняється зі струмом неосновних носіїв  $I_0$ , який протікає у протилежному напрямку.

Приймаючи розподіл електронів за енергіями в зоні провідності близьким до розподілу Больцмана,  $n=n_0 exp(-\frac{E}{kT})$ , де n – концентрація електронів у зоні провідності,  $n_0$  – стала величина, E – енергія електрона, можна записати струм основних носіїв як

$$I = Aexp(-\frac{e\varphi_k}{kT}),\tag{1}$$

де A – деяка стала величина,  $e\varphi_k$  – висота потенціального порогу для електронів, k – стала Больцмана, T – температура.

На Рис. 1 показано дифузію основних носіїв заряду (електронів з n-області та дірок з p-області) через область контакту, яка супроводжується виникненням електричного поля p-n-переходу просторову координату.

Якщо до p—n-переходу прикласти зовнішню різницю потенціалів (напругу) U, то вона змінить висоту потенціального порогу. Якщо напрям зовнішнього електричного поля збігається з напрямом електричного поля p—n- переходу, то висота потенціального порогу зростатиме, а якщо ж він буде протилежним, то висота порогу зменшуватиметься (Рис. 2). Якщо висота потенціального порогу зменшується, то струм основних носіїв через p n— перехід збільшується і кажуть, що зовнішня напруга U прикладена в прямому напрямку (при цьому "+"джерела напруги приєднано до p-області, а "—"джерела — до n-області). Зовнішнє поле виштовхує в область p—n-переходу негативно заряджені електрони з n-області та позитивно заряджені дірки з p- області.

Стрілками також показані напрямки і величини повного струму I через p n—перехід. На Рис. 1 показано зміну висоти потенціального порогу при прикладанні до p—ппереходу прямої і зворотної напруги U відповідно.

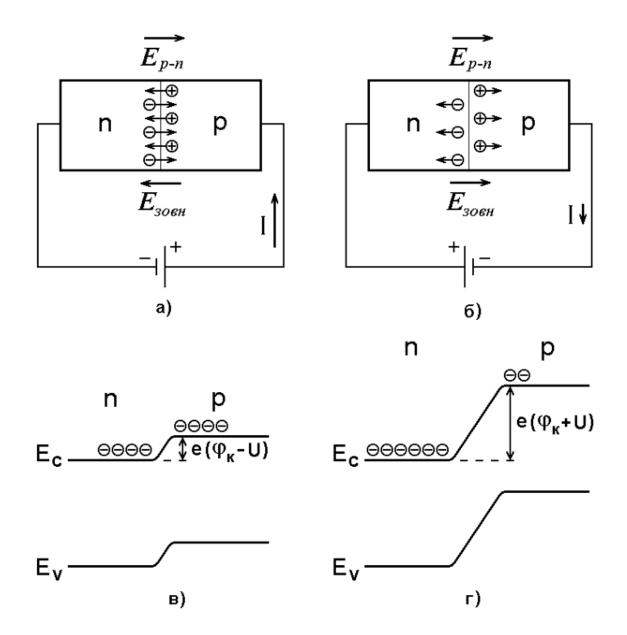


Рис. 2. Підключення зовнішньої напруги до p—n-переходу у прямому (а) і зворотному (б) напрямках. Стрілками показані напрямки електричного поля p— n-переходу  $E_{p\ n}$  і зовнішнього поля  $E_{30BH}$ , яке виникає внаслідок підключення до  $p\ n$ —переходу зовнішнього джерела напруги.

Струм основних носіїв заряду при прикладанні зовнішньої напруги U до  $p\~n-$ переходу дорівнює

$$I_{\text{och}} = Aexp(-\frac{e(U - \varphi_k)}{kT}) \tag{2}$$

Повний струм через p n-перехід можна записати як алгебраїчну суму струмів основних та неосновних носіїв:

$$I = I_{\text{och}} - I_0 \tag{3}$$

де знак мінус означає, що ці струми течуть у протилежних напрямках.

На Рис. 3 подані графіки залежності струмів  $I_{\text{осн}},\ I_0$  та I від прикладеної до  $p\ \tilde{}\,n-$ переходу напруги U.

Зрозуміло, що при U=0, коли має місце вищезгадана динамічна рівновага, повний струм I=0, тобто

$$I = Aexp(-\frac{e\varphi_k}{kT}) - I_0 = 0, (4)$$

звідки маємо

$$A = I_0 exp(\frac{e\varphi_k}{kT}), \tag{5}$$

Отже, повний струм через p n-перехід дорівнює

$$I = I_0(exp(\frac{eU}{kT}) - 1). (6)$$

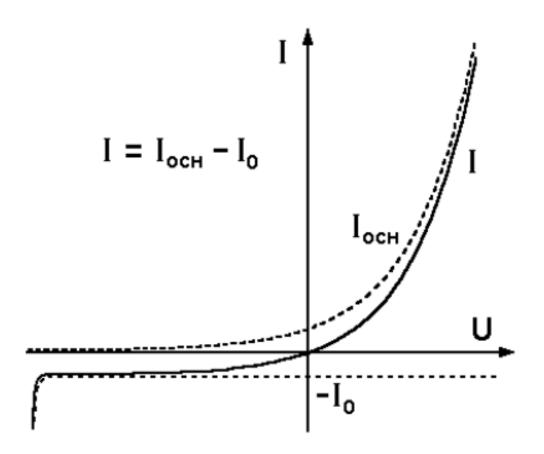


Рис. 3. Залежність струмів  $I_{\text{осн}}$ ,  $I_0$  та I від прикладеної до p  $^{\sim}n-$ переходу напруги U.

Якщо до p n—переходу прикласти зовнішню напругу у зворотному напрямку (U < 0) і збільшувати її, то струм основних носіїв прямуватиме до нуля і при достатньо великих значеннях зворотної напруги повний струм I (його ще називають зворотним струмом) буде повністю визначатися струмом неосновних носіїв і перестане залежати від U:

$$I \to -I_0.$$
 (7)

Якщо ж до p n-переходу прикласти зовнішню напругу у прямому напрямку (U>0), то через p-n-перехід протікатиме повний струм I, який називають прямим струмом. При eU>>kT можна знехтувати одиницею в (6) (тобто струмом неосновних носіїв) і одержати експоненційну залежність повного струму I від зовнішньої напруги U:

$$I = I_0 exp(\frac{eU}{kT}). (8)$$

Прямий струм значно перевищує зворотний струм, який обмежений струмом неосновних носіїв  $I_0$ . Така властивість  $p \, n$ —переходу пропускати струм в одному напрямку, а саме при прикладанні до нього прямої напруги, зумовлює широке застосування діодів в електроніці й електротехніці.

Струм  $I_0$  залежить від температури та ширини забороненої зони напівпровідника:

$$I_0 = I_{00}exp(-\frac{E_g}{kT}),\tag{9}$$

де  $I_{00}$  – множник, який слабко залежить від температури.

Графіки вольт-амперної характеристики (ВАХ) діода, що описується рівнянням (6), подані на Рис. 4. Діоди, що мають таку ВАХ, називають випрямлювальними (англ. rectifier diode) і використовують у пристроях випрямлення, обмеження, детектування. Найпотужніші з них здатні працювати при значеннях прямого струму до кількох тисяч ампер і витримувати без пробою зворотні напруги в десятки кіловольт.

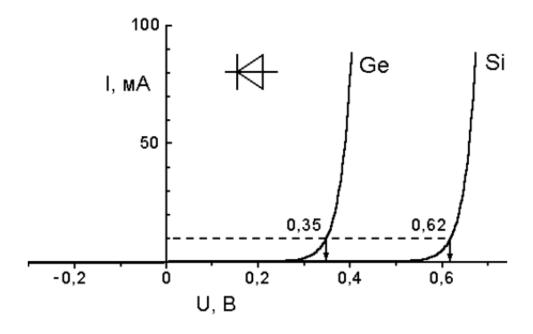


Рис. 4. Вольт-амперні характеристики випрямлювальних діодів, виготовлених з германію і кремнію.

При великих зворотних напругах  $p \, \bar{} n$ -перехід "пробивається" і через нього протікає дуже великий струм. Існує три основних механізми пробою: теплова нестійкість (розігрівання  $p \, n$ -переходу при протіканні зворотного струму), тунельний ефект ("просочування" основних носіїв через  $p \, \bar{} n -$ перехід у сильному електричному полі) і лавинне розмноження носіїв (явище, подібне до ударної іонізації газу). Пробій є відновлюваним, доки теплова потужність, розсіювана на р-п-переході, не перевищує припустимої, при якій відбувається його руйнування. Ця ділянка ВАХ, що відповідає зворотній напрузі (Рис. 5), використовується на практиці в пристроях стабілізації напруги, а діоди, що мають таку ділянку, називають стабілітронами (англ. Zener diode). Напругу пробою можна регулювати технологічно (як правило, варіюванням концентрації домішок в p- і n-областях) в широких межах - від одиниць до сотень вольт. Для стабілізації напруги використовується і вертикальна ділянка ВАХ в прямому напрямку. Загальна назва напівпровідникових приладів, які стабілізують напругу вищезгаданим чином – це опорні діоди (англ. voltage- reference diode). Основною характеристикою опорних діодів, яка впливає на їх здатність стабілізувати напругу, є диференціальний опір  $r_{\text{диф}} = dU/dI$ . Він вимірюється на спадаючій чи зростаючій ділянках характеристики. В обох випадках dU/dI > 0.

Будь-якого носія заряду, електрона чи дірку, народженого в області дії поля контактної різниці потенціалів, буде відразу підхоплено цим електричним полем і виштовхнуто: електрона — в n—область, дірку — в p—область. Якщо такі електрон і дірка виникли під дією кванта світла (фотона) з енергією, більшою за ширину забороненої зони, то з ними відбудеться теж саме. На цьому грунтується принцип дії фотодіода (англ. photodiode), тобто пристрою, що здійснює пряме перетворення енергії оптичного випромінювання в електричну (Рис. 6). При опроміненні фотодіода світлом збільшується струм неосновних носіїв через p n—перехід і змінюється його ВАХ, що й показано на Рис. 7.

У будь-якому прямозміщеному (включеному в прямому напрямку)  $p \, \tilde{} n -$  переході при протіканні струму має місце рекомбінація носіїв заряду, в тому числі й випромінювальна, тобто з народженям фотонів. Випромінювально рекомбінує лише частина носіїв. І лише частина фотонів, уникнувши поглинання в самому діоді, може вийти назовні. Для створення практично придатного світловипромінювального діода (світлодіода) (англ. light-emitting diode, LED) необхідні матеріали з високою імовірністю випромінювальної рекомбінації. Якщо для випрямлювальних діодів використовуються переважно германій Ge і кремній Si, то матеріалом для світлодіодів є арсенід галію GaAs, фосфід галію GaP і потрійні напівпровідникові сполуки на їх основі, а також карбід кремнію SiC. Сьогодні більш ефективними є світлодіоди, у яких використовуються не p n-переходи, а так звані гетеропереходи – переходи між двома напівпровідниковими матеріалами з різною шириною забороненої зони. Оскільки енергія фотонів випромінювання (колір свічення) близька до ширини забороненої зони напівпровідника, то на основі перелічених напівпровідникових матеріалів були створені світлодіоди, що випромінюють у всій видимій, інфрачервоній та ближній ультрафіолетовій областях спектра (Рис. 8).

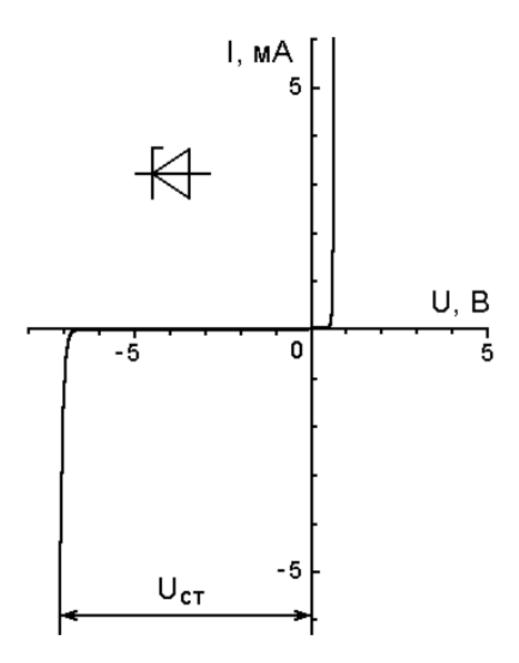


Рис. 5. Вольт-амперна характеристика напівпровідникового стабілітрона.

Останнім часом у різних системах освітлення все частіше використовуються білі світлодіоди, які за багатьма параметрами (світловіддача, економічність, довговічність, безпечність) переважають лампи розжарення. Існує три способи одержання білого світла від світлодіодів: 1) змішування випромінювання блакитних, зелених і червоних світлодіодів, щільно розміщених на одній матриці; 2) нанесення на поверхню ультрафіолетового світлодіода трьох люмінофорів, що випромінюють відповідно блакитне, зелене та червоне світло; 3) нанесення на поверхню блакитного світлодіода жовто- зеленого або одночасно зеленого та червоного люмінофорів (змішування двох або трьох випромінювань дають світло, близьке до білого).

Шляхом поєднання гетеропереходів з p $^{\sim}n$ -переходами були створені напівпровід-

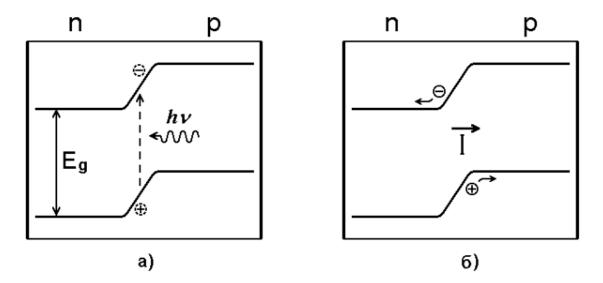


Рис. 6. Принцип дії фотодіода: а) поглинання фотона в області p—n-переходу й утворення електронно-діркової пари, б) рознесення електрона й дірки в різні боки елекричним полем p—n-переходу (виникнення струму).

никові лазери (англ. semiconductor laser) – компактні джерела когерентного оптичного випромінювання з великим коефіцієнтом корисної дії.

Якщо випромінювання світлодіода направити на фотодіод, то ми отримаємо оптопару або оптрон. У такій оптопарі (англ. optoelectronic couple, optical coupler) здійснюється перетворення електричної енергії в енергію оптичного випромінювання (світлодіод) та перетворення енергії випромінювання знову в електричну енергію (фотодіод). Оптопари використовують для зв'язку окремих частин електронних пристроїв (головним чином, в обчислювальній та вимірювальній техніці й автоматиці), чим одночасно забезпечується електрична розв'язка між ними, а також для безконтактного керування електричними колами (подібно до реле).

Якщо виготовити p n—перехід з сильнолегованого напівпровідника (з великою концентрацією домішок), то перехід стане тонким і носії заряду зможуть "просочуватися" (тунелювати) через область p n—переходу при прикладанні невеликої як зворотної, так і прямої напруги. Діоди з таким p-n- переходом називаються тунельними (англ. tunnel diode). ВАХ таких діодів поблизу початку координат (U=0) являє собою відрізок прямої, тобто подібна до ВАХ звичайного резистора (Рис. 9). Важливою особливістю ВАХ тунельних діодів є наявність на її прямій гілці ділянки з від'ємним диференціальним опором: r=dU/dI<0 (пунктирна лінія на Рис. 9), що дозволяє використовувати їх як підсилювачі та генератори електричних коливань надвисокочастотного діапазону (до десятків гігагерц). Такі діоди використовуються також як швидкодійні перемикачі, а також як елементи пам'яті в запам'ятовувальних пристроях з двійковим кодом. Принцип дії тунельного діода добре описаний у багатьюх підручниках.

Перелічені різновиди діодов не вичерпують усього різномаїття наявних конструкцій і їх застосувань. Кожен з видів має специфічну вольт-амперну характеристику, яка дозволяє використовувати його за певним призначенням. Мета цієї лабораторної роботи — вивчення ВАХ різних діодів і визначення деяких параметрів, пов'язаних з їх конкретним використанням.

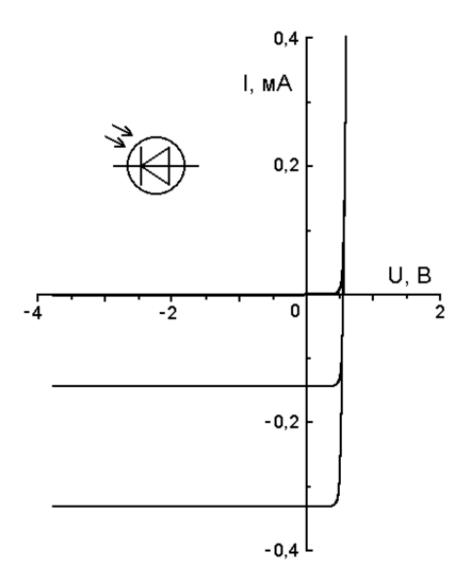


Рис. 7. Вольт-амперні характеристики фотодіода. Збільшення інтенсивності світла, що потрапляє на фотодіод, призводить до зсуву усієї ВАХ вниз.

#### 3.2 Моделювання в LTspice

Зкомпонуємо схеми отримаємо ВИХи.

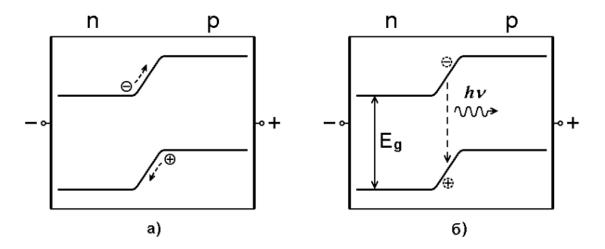


Рис. 8. Принцип дії світлодіода: а) рух основних носіїв до p—n-переходу при прикладанні прямої напруги, б) випромінювальна рекомбінація електрона і дірки в області  $p \, n$ —переходу (енергія фотона, що при цьому з'являється, дорівнює ширині забороненої зони напівпровідника:  $h \nu = E_g$ ).

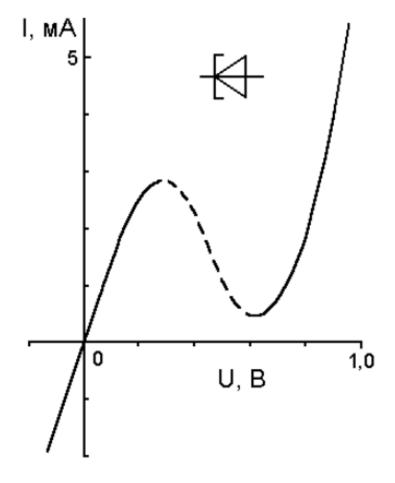


Рис. 9. Вольт-амперна характеристика тунельного діода. Пунктирною лінією показано ділянку ВАХ з від'ємним диференціальним опором.

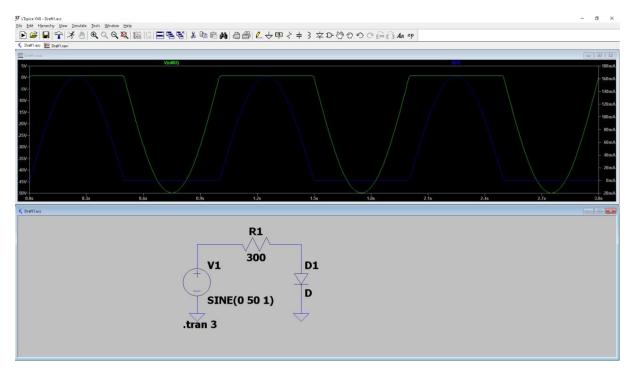


Рис. 10. Звичайний діод

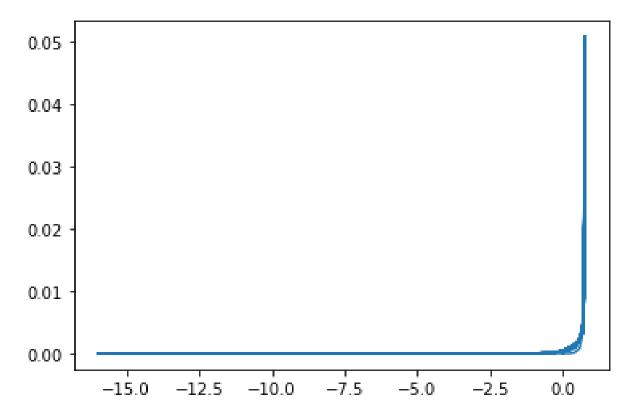


Рис. 11. Вольт-амперна характеристика діода.

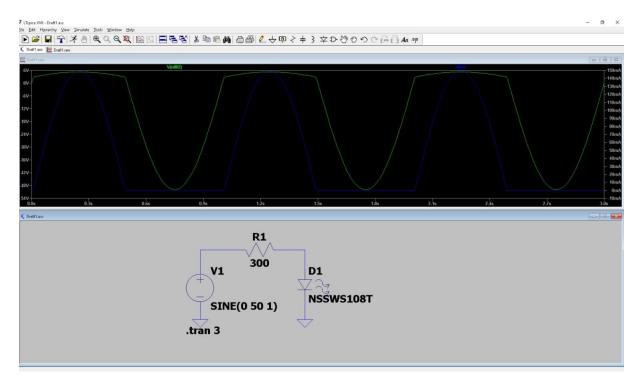


Рис. 12. LED

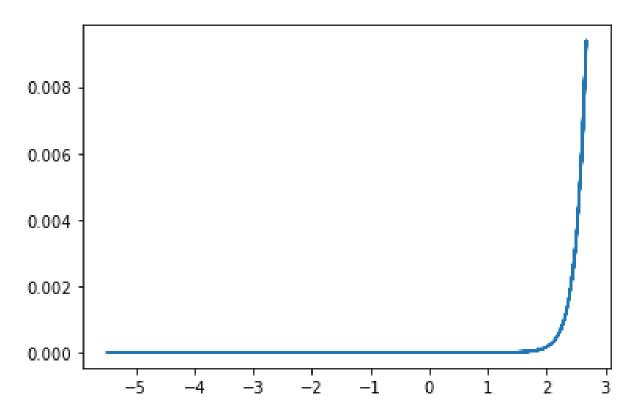


Рис. 13. Вольт-амперна характеристика LED діода.

#### 4 Висновок

В ході роботи я навчився отримувати ВАХ діодів, дослідив характеристики діодів.

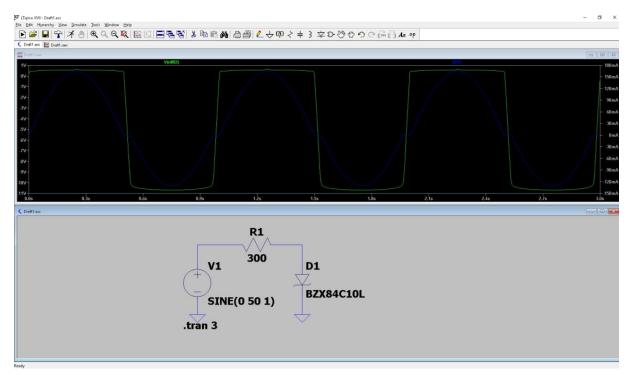


Рис. 14. Zener

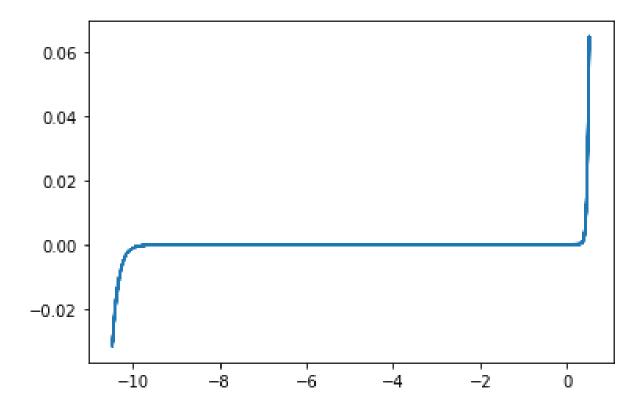


Рис. 15. Вольт-амперна характеристика Zener діода.